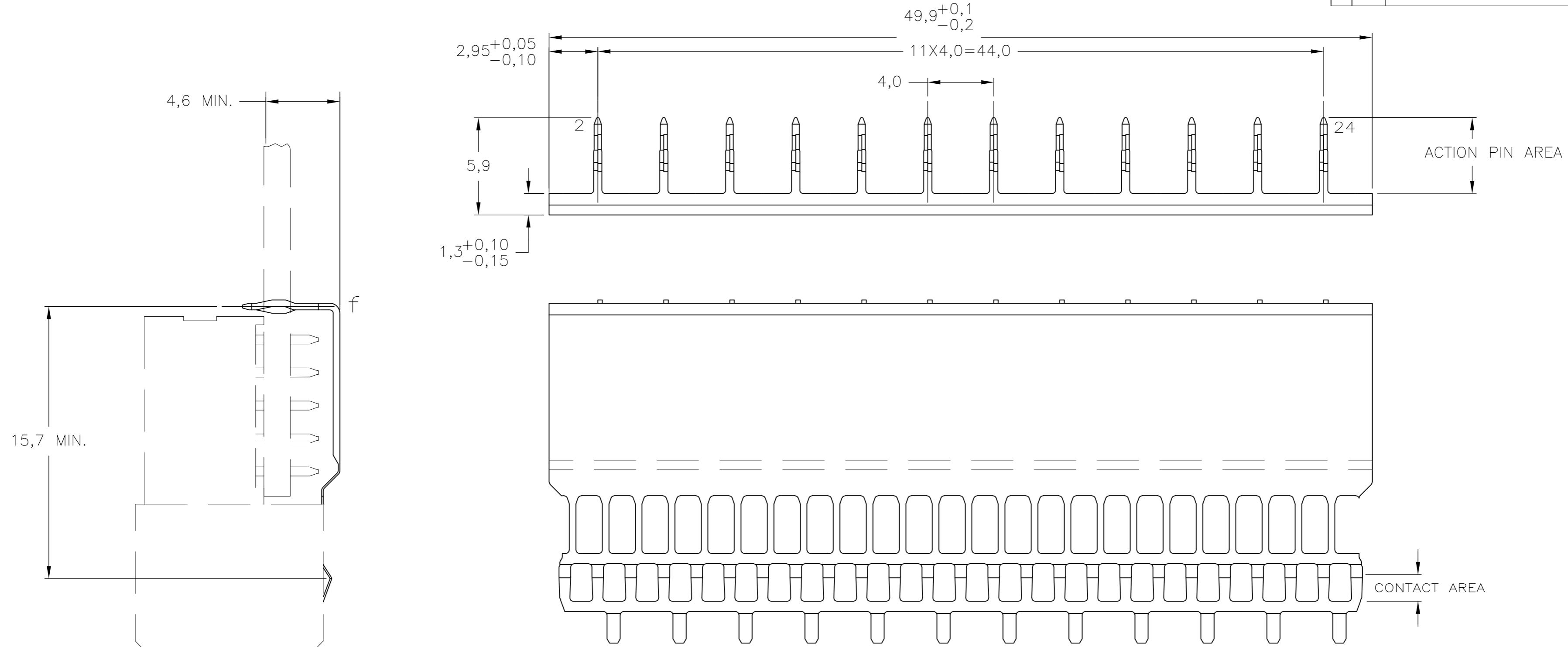


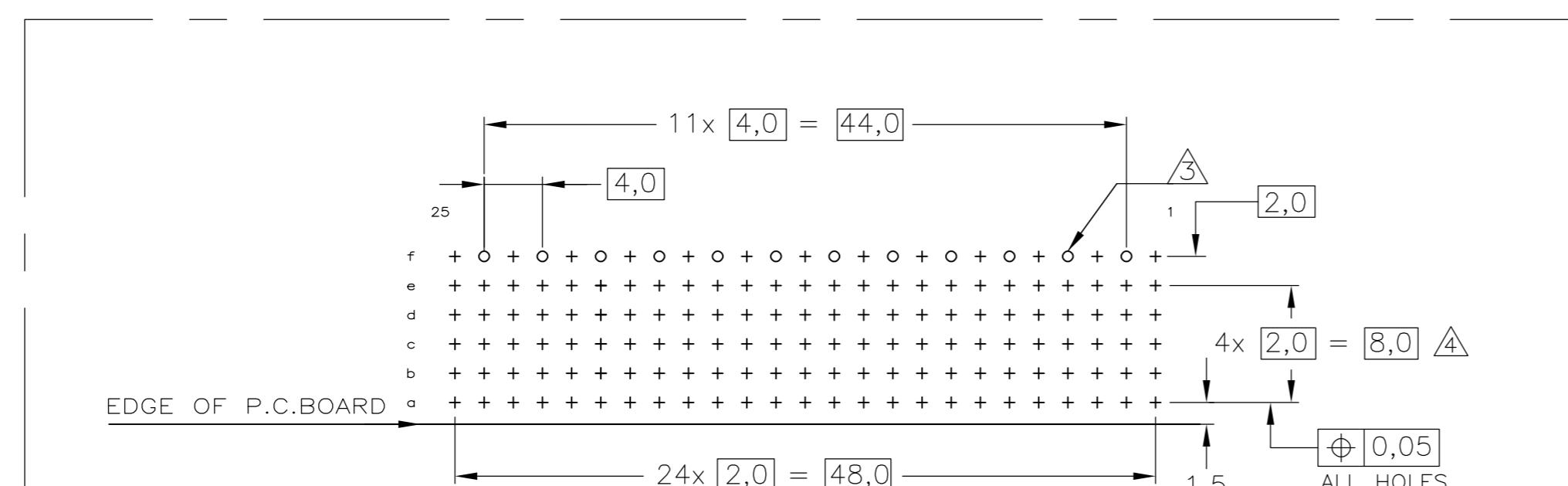
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
 RELEASED FOR PUBLICATION
 - - -
 © COPYRIGHT - By -
 ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS
 LOC H DIST —
 P LTR D
 DESCRIPTION DATE DWN APVD
 REVISED PER ECO-13-015151 16DEC2013 FL FY



NOTES:

- ▲ GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING (ENTIRE CONTACT): 1,27µm NICKEL MIN. AND ACTION PIN: 0,5µm TIN MIN.
FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE PERFORMANCE LEVEL SHOWN IN PART NUMBER TABLE.
- ▲ MATERIAL: PHOSPHORBRONZE.
- ▲ ROW "f" 12 PLATED THROUGH HOLES FOR LOWERSHIELD.
- ▲ HOLE PATTERN FOR FEMALE CONNECTOR TYPE B-25 COLUMNS WITH UPPERSHIELD, 125+13 PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID.
- ▲ MAX. BOARD THICKNESS 3,5 mm.
- ▲ SHIELDS LUBRICATED WITH BELLCORE APPROVED LUBRICANT.
TECHNICAL REF: TR-NWT-001217 ISSUE 1, SEPT. 1992.
- ▲ CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING IEC 61076-4-101 PERFORMANCE LEVEL 2.
- ▲ CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING IEC 61076-4-101 PERFORMANCE LEVEL 1.
- ▲ CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL III, CENTRAL OFFICE APPLICATIONS.
- ▲ 0.76µm MIN GOLD PLATING AT MATING SURFACE.



COMPONENT SIDE AS SHOWN
 RECOMMENDED PCB-HOLE LAY-OUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		13AUG04
DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	
mm		
0-PLC	±	
1-PLC	±	±0,2
2-PLC	±	
3-PLC	±	
4-PLC	±	
ANGLES	±	
PRODUCT SPEC		108-19082
APVD		APPLICATION SPEC
B.MOOIJ		114-19029
MATERIAL	FINISH	WEIGHT
-	-	-
CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1 SHEET 1 OF 1 REV D

TE Connectivity

Z-PACK 2mm HM

GROUND RETURN LOWER SHIELD
 TYPE B-25 COLUMNS

Данный компонент на территории Российской Федерации**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru
moschip.ru_4

moschip.ru_6
moschip.ru_9